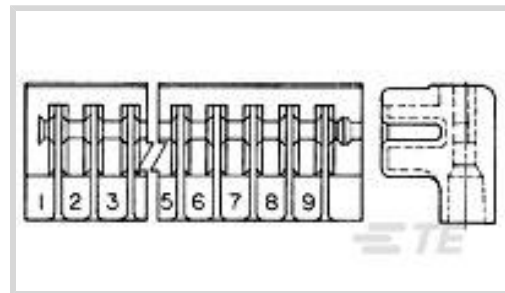




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 卡边缘连接器壳体



连接器系统: 板对板

位数: 9

中心线 (间距) : 3.96 mm [.156 in]

行间距: [.156 in]

双位置数量: 9

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	9
双位置数量	9

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	30 A
--------------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
中心线 (间距)	3.96 mm [.156 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.89 – 2.29 mm [.035 – .09 in]
	.156 in

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了





文档

产品图纸

DUO-TYNE FLG HSG 9 POS.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_582375-9_AK.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_582375-9_AK.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_582375-9_AK.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

机构批件

英文版本